

美國杜邦(DuPont™)公司 高溫尼龍《Zytel® HTN》特殊規格 PA 樹脂

產品介紹:

Zytel® HTN53 系列 – 改良後的高溫尼龍，不但提升了原本高溫尼龍的韌性及剛性，更具有良好的成型外觀。其中，Zytel®HTNFR53G50NHLWSF 這支規格材料更是杜邦公司專門為手持電子產品機殼所專門開發出的特殊材料，含有 50%玻纖強化，無鹵難燃防火劑、具有潤滑性的高性能尼龍。目前已經被廣泛的應用在各不同品牌的筆電機殼上。此外，Zytel®HTNFR53G50NHLWSF 的最大競爭優勢在於在薄厚度的筆電機殼產品中依然維持優秀的剛性及良好的成型性。在筆記型電腦日漸走向輕薄化的趨勢下，Zytel®HTNFR53G50NHLWSF 已經成為電子產品機殼最佳的選擇。

產品特性:

- 高溫高濕環境下，仍具有良好性能
- 更好的抗蠕變性
- 更好的尺寸安定性
- 優良的抗化性
- 優良的阻水性
- 優良的成型性
- 可取代金屬以降低成本

主要規格:

標準級	無鹵防火、電子產品用	低翹曲、尺寸安定性、韌性	32%環保材料使用、低翹曲、尺寸安定
HTN 53G50LRHF	HTN FR53G50NHLWSF	HTN 53G50LWSF	HTN 59G55LWSF

太松實業股份有限公司

※如需成型條件或物性表等相關資訊，請聯絡太松實業

台北市重慶北路三段139號8樓 電話: 886-2-2586-6311 傳真: 886-2-2586-6324 E-mail: contact@dynachem.com.tw